机械铸基·智造未来
北京信息科技大学机电工程学院
关于开展2026年暑期优秀大学生夏令营活动的通知

北京信息科技大学机电工程学院是学校办学历史最悠久、综合实力最雄厚的学院之一，拥有机械工程一级学科硕士学位授予权和机械类专业硕士学位授予权，同时与多所高校和科研院所联合培养博士生。机械工程学科是北京市重点建设学科、学校的特色优势学科和引领学科，于2019年入选北京高校高精尖学科，在机电系统测控、高档数控机床、新能源汽车和特种机器人研发等领域形成鲜明特色和优势，形成了“信息技术与智能制造及装备深度融合”的人才培养特色。

学院拥有机械工程国家级实验教学示范中心、现代测控技术教育部重点实验室、高端装备智能运维与控制北京市重点实验室、机电系统测控北京市重点实验室、新能源汽车北京实验室、北京电动车辆2011协同创新中心、高端装备智能感知与控制北京市国际科技合作实验室、多轴复合机床机械行业重点实验室等学科科研基地，为高水平应用型人才培养提供了良好的实验条件。

机械工程教师团队入选首批全国高校黄大年式教师团队、拥有北京市属高校高水平教学创新团队1个、北京高校优秀本科育人团队1个、北京市优秀教学团队2个、北京市高水平学术创新团队4个、北京高校德育工作先进集体1个。

一、活动目的

为加强广大考生对我校机械工程领域有关科研平台、师

资队伍和培养特色等方面的深入了解，感受我院学术氛围和导师风采，同时为全国有志于从事机械工程相关领域研究的优秀大学生提供一个学术交流和实践的平台。我院将于2026年7月9日-11日在沙河校区举办“机械铸基·智造未来—2026年北京信息科技大学机电工程学院大学生夏令营”活动。

二、申请条件

（一）热爱祖国、品德良好、遵纪守法、身心健康的大二、大三年级全国各高校在读本科生。

（二）专业为机械类、仪器类、控制类、计算机类、电子类等工学相关专业。

（三）有志于从事机械相关专业领域科学研究并具有较强研究能力。

三、申请流程

（一）报名时间：2026年6月18日-7月1日。

（二）报名方式：请填写附件中的报名表，同时将其他支撑材料原件的电子版（格式为PDF）以压缩包形式提交到指定邮箱（jdfs@bistu.edu.cn）（邮件标题请注明“姓名+学校”）。提交材料如下：

1.《2026年北京信息科技大学机电工程学院大学生夏令营报名表》（Word版及本人签字的PDF扫描版）；

2.学生证（基本信息页）及身份证；

3.本科期间目前成绩单（须加盖学校/院教务处公章）；

4.大学生英语四、六级证书或其他有关外语水平证明材料；（选交）

5.其他证明材料（如已发表论文、专利、各类获奖或资格证书等）。（选交）

（三）确定入营名单：夏令营营员资格审核组对申请材

料进行审核评定，重点考察申请者学业水平、科研能力和综合素质等，确定入营名单。获得入营资格营员，将于7月3日前以邮件、电话等形式通知本人。届时未入选者，不再另行通知。

（四）营员入营确认：入营者须于7月5日前回复邮件确认是否参加夏令营，逾期不确认者视为放弃。

（五）营员资格复审：入营前，请准备好个人有效身份证件以及上传材料的2-3（原件），以上材料原件将在入营报到时审核。

四、活动安排

（一）活动时间：2026年7月9日-11日

（二）报到时间：2026年7月9日14:00-16:30

（三）报到地点：北京信息科技大学沙河校区

（四）活动内容：

1、开营仪式；

2、校内参观；

3、专家学术报告；

4、师生交流会；

5、学长见面会；

6、高水平科研实验室参观；

7、科研趣味类实践活动。

五、其他说明

（一）学员报到后须全程参加夏令营活动。

（二）本次“夏令营”活动为营员自愿申请，所有参加营员须签订《北京信息科技大学研究生招生“暑期夏令营”安全责任协议书》，因违反协议规定所造成的人身安全和财产损失，责任自负。

（三）外地来京营员交通费用自理。

（四）我院将为入选营员统一购买在我校活动期间的团体意外保险，建议各位营员自购旅途意外保险。

（五）具体活动日程将根据实际情况进行调整。

（六）其它有关信息请及时关注北京信息科技大学机电工程学院网站(https://jdgcxy.bistu.edu.cn/index.htm）和“BISTU机电人”微信公众号。

（七）咨询电话：010-80187431，邮箱：jdfs@bistu.edu.cn。

附件：

北京信息科技大学机电工程学院
2026年暑期优秀大学生夏令营报名表

<table>
<tr><td>姓　名</td><td></td><td>本科学校</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">照片</td></tr>
<tr><td>学　院</td><td></td><td>专　业</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>性　别</td><td></td><td>身份证号</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>联系电话</td><td></td><td>E-mail</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>政治面貌</td><td></td><td>身心状况</td><td></td><td>英语水平（写明成绩）</td><td>☐CET4___分
☐CET6___分
☐其他</td></tr>
<tr><td colspan="6">何时何地获得何种奖励：</td></tr>
<tr><td colspan="6">参加科研项目、学科竞赛等科技活动经历情况（建议按所参与项目分段撰写）：</td></tr>
<tr><td colspan="6">竞赛获奖、发表论文、授权专利或者其他创新成果情况（需注明署名排序）：</td></tr>
<tr><td colspan="6">本人承诺：本人承诺自愿参与2026年北京信息科技大学机电工程学院大学生夏令营，所填信息和提交材料均真实有效。

学生本人签名：　　年　　月　　日</td></tr>
</table>